



## **Bases de la convocatoria extraordinaria de bolsa-ayuda para viaje para estudiantes de la ETSID de grado o máster de Diseño para la International Design Summer School (IDSS) 2014 (25 de agosto a 5 de septiembre) en Shanghai, China.**

Se abre la llamada para la concesión de una bolsa-ayuda de viaje de 800€ por parte de la ETSID para un estudiante de esta escuela matriculado en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos o en el Máster en Ingeniería del Diseño para la *International Design Summer School (IDSS) 2014* en Shanghai, China.

Dicha *International Design Summer School 2014* se celebrará entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre del presente año en la localidad de Xian Qiao, Chongming, Shanghai (República Popular China).

El *College of Design & Innovation* de la Tongji University otorga, por su lado, una beca para asistir al taller que consiste en matrícula y materiales, alojamiento y manutención durante el curso.

Las solicitudes se regulan por las siguientes bases:

### **1. Para optar a la plaza es necesario:**

- Estar matriculado en ETSID durante el año académico 2013/2014 en 3º o 4º del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos o en el Máster en Ingeniería del Diseño.
- Estar en disposición de someterse a una prueba de nivel de idiomas. El idioma de docencia y trabajo será el inglés y, por tanto, los alumnos que se seleccionen deberán acreditar un conocimiento suficiente del mismo.
- Complimentar y entregar la solicitud la solicitud (anexo I) en los términos indicados en la base 3.

**2. En el apartado “conocimientos de idiomas”** es imprescindible indicar la prueba de nivel de inglés, salvo en el caso de disponer de algún documento oficial que certifique conocimiento suficiente (nivel mínimo B1) del mismo, que se indicará en el apartado correspondiente. Asimismo, en el caso de contar con certificación de conocimientos de chino mandarín, se hará constar en idéntica forma.

### **3. Una vez rellenados todos los apartados en el documento adjunto, se ha de **imprimir, firmar y entregar la solicitud, junto con:****

- Currículum vitae
- Expediente "sin validez académica" (sacado de la intranet del alumno)
- Portafolio de trabajos
- Motivación para la realización de este intercambio mediante escrito redactado en inglés, con especial hincapié en el interés por proyectos de diseño social
- Certificado de idiomas, en su caso

La solicitud y la documentación que se acompañe se entregarán **debidamente grapadas** en la Subdirección de Relaciones Internacionales antes de las 14:00 horas del día 9 de junio de 2014.

4. Una vez realizada una primera selección, los diez primeros alumnos clasificados según el baremo establecido en la base 5 serán entrevistados por las profesoras al cargo del proyecto y por el Subdirector de Relaciones Internacionales.

5. Para la adjudicación de plazas, se tendrán en cuenta los siguientes factores:

- Currículum vitae y expediente académico: 40%
- Conocimiento de idiomas: 20%
- Portafolio: 20%
- Carta de motivación: 20%

Una vez ordenados los candidatos de acuerdo con estos criterios, se procederá a la entrevista señalada en la base 4, que modificará el cuarto de los factores, pasando a ser

*Carta de motivación y entrevista: 20%*

8. La resolución provisional se publicará oportunamente, dándose un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones y alegaciones motivadas ante esta Subdirección de Relaciones Internacionales de la ETSID. Una vez resueltas las reclamaciones, se hará pública la resolución definitiva.

Subdirección de Relaciones Internacionales  
ETSID